



(社)日本半導体製造装置協会

東京都千代田区六番町 3
番地六番町 S K ビル 6 F
Web <http://www.seaj.or.jp>

2009年12月度BBレシオ (Book-to-Bill) (SEAJ速報値) 日本製半導体製造装置 (3ヶ月平均)

注意:データは3ヵ月移動平均です。

次回予定: SEAJ 1月度BBレシオ 2/18 16:00 SEAJ ホームページアップ予定

日本製の半導体製造装置の2009年12月度のBBレシオは1.30

東京 2010年1月21日 - 日本半導体製造装置協会が21日に発表した12月度の半導体製造装置速報値によると日本製装置(輸出を含む)の受注額は**77,386**百万円(3ヶ月移動平均)、BBレシオは**1.30**だった。BBレシオ1.30は100円で販売したのに対し130円の新たな受注があったことを示す。

受注額は前月比**10.5%**増(2009年11月度確定値は**70,016**百万円)、前年同月比**127.3%**増(2008年12月度は**34,047**百万円)の**77,386**百万円だった。

販売額は前月比**4.0%**増(2009年11月度確定値は**57,268**百万円)、前年同月比**21.6%**増(2008年12月度は**48,960**百万円)の**59,557**百万円だった。

※マクロ計算式ミスのため赤字斜字部分を修正しました。

※BBレシオの算出に当たっては、受注高、販売高の3ヶ月移動平均データを使用。単位:百万円

	販売 (3ヶ月平均)	受注 (3ヶ月平均)	BBレシオ
2009/4	40,345	17,945	0.44
2009/5	38,930	25,972	0.67
2009/6	27,842	35,581	1.28
2009/7	32,177	43,788	1.36
2009/8	37,743	55,457	1.47
2009/9	46,873	61,567	1.31
2009/10	50,737	66,422	1.31
2009/11(確定値)	57,268	70,016	1.22
2009/12(暫定値)	59,557	77,386	1.30

本データは速報値(3ヶ月移動平均)です。確定値とは多少差異が生じる場合がありますのでご利用に際してはご注意下さい。

なおSEMIは北米製の半導体製造装置のBBレシオ(3ヶ月移動平均の受注・販売比率)の速報を発表しています。

Web http://wps2a.semi.org/wps/portal/_pagr/135/_pa.135/677f

お問い合わせ先 :

事務局 広報部長 小林 正道(こばやし まさみち)

Web <http://www.seaj.or.jp> E-mail kobayashi@seaj.or.jp

TEL 03-3261-8261

December 2009 Book-to-Bill Ratio (Express Report)

Japan-based Semiconductor Manufacturing Equipment

Note : All data is based on three month average numbers.

Mark your calendars. [The January Report SEAJ's Web site update](#) is scheduled on **18th Feb** approximately 4:00.P.M.Japan Time. Up dates are subject to change.

Japanese Semiconductor Equipment Industry Posts **December 2009 Book-to-Bill Ratio of 1.30**

Tokyo Japan., [Jan 21, 2010](#) -- JAPAN-based manufacturers of semiconductor equipment posted **¥77,386 million** in orders in [December 2009](#) (three-month average basis) and a BB Ratio of **1.30** according to the [December 2009 BB Ratio](#) published today by SEAJ. A book-to-bill ratio of **1.30** means that **¥ 130** worth of new orders was received for every ¥100 of product billed for the month.

The three-month average of worldwide bookings in [December 2009](#) was **¥77,386 million**. The bookings figure is **10.5 percent up** the final [November 2009](#) level of **¥ 70,016 million** and **127.3 percent up** the [December 2008](#) bookings level of **¥ 34,047 million** .

The three-month average of worldwide billings in [December 2009](#) was **¥ 59,557 million**. The billings figure is **4.0 percent up** the final [November 2009](#) level of **¥ 57,268 million** and **21.6 percent up** the [December 2008](#) billings level of **¥ 48,960 million**. The SEAJ book-to-bill is a ratio of three-month moving average bookings to three-month moving average billings for the Japanese semiconductor equipment industry. Billings and bookings figures are in millions of Japanese ¥.

※Revised red Italic data for macro error.

	Billings (Three-month avg.)	Bookings (Three-month avg.)	Book-to-Bill Ratio
April 2009	<i>40,345</i>	17,945	0.44
May 2009	<i>38,930</i>	25,972	<i>0.67</i>
June 2009	<i>27,842</i>	35,581	<i>1.28</i>
July 2009	<i>32,177</i>	43,788	<i>1.36</i>
August 2009	<i>37,743</i>	55,457	<i>1.47</i>
September 2009	<i>46,873</i>	61,567	<i>1.31</i>
October 2009	<i>50,737</i>	66,422	<i>1.31</i>
November 2009(final)	<i>57,268</i>	70,016	<i>1.22</i>
December 2009(prelim)	59,557	77,386	1.30

SEAJ can assume no responsibility for the accuracy of the underlying data.

The data are contained in a monthly Book-to-Bill Ratio published by SEAJ that tracks billings and bookings worldwide of JAPAN-based manufacturers of equipment used to manufacture semiconductor devices, not billings and orders of the chips themselves.

SEMI is released North American Semiconductor Manufacturing Equipment /Book-to-Bill Ratio(3 months Average) on Website. Web http://wps2a.semi.org/wps/portal/_pagr/135/_pa.135/677f

CONTACT : Masamichi Kobayashi General Manager of Public Relations Department SEAJ
Web <http://www.seaj.or.jp> E-mail kobayashi@seaj.or.jp